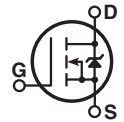
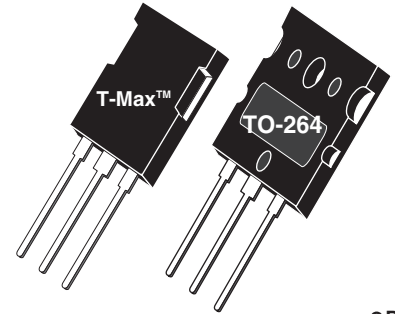


LINEAR MOSFET

Linear Mosfets are optimized for applications operating in the Linear region where concurrent high voltage and high current can occur at near DC conditions (>100 msec).



- Higher FBSOA
- Higher Power Dissipation
- Popular T-MAX™ or TO-264 Package


MAXIMUM RATINGS

All Ratings: $T_C = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified.

Symbol	Parameter	APL502B2_L (G)	UNIT
V_{DSS}	Drain-Source Voltage	500	Volts
I_D	Continuous Drain Current @ $T_C = 25^\circ\text{C}$	58	Amps
I_{DM}	Pulsed Drain Current ^①	232	
V_{GS}	Gate-Source Voltage Continuous	±30	Volts
V_{GSM}	Gate-Source Voltage Transient	±40	
P_D	Total Power Dissipation @ $T_C = 25^\circ\text{C}$	730	Watts
	Linear Derating Factor	5.84	W/°C
T_J, T_{STG}	Operating and Storage Junction Temperature Range	-55 to 150	°C
T_L	Lead Temperature: 0.063" from Case for 10 Sec.	300	
I_{AR}	Avalanche Current ^① (Repetitive and Non-Repetitive)	58	Amps
E_{AR}	Repetitive Avalanche Energy ^①	50	mJ
E_{AS}	Single Pulse Avalanche Energy ^④	3000	

STATIC ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Symbol	Characteristic / Test Conditions / Part Number	MIN	TYP	MAX	UNIT
BV_{DSS}	Drain-Source Breakdown Voltage ($V_{GS} = 0V, I_D = 250 \mu\text{A}$)	500			Volts
$I_D(\text{ON})$	On State Drain Current ^② ($V_{DS} > I_D(\text{ON}) \times R_{DS}(\text{ON}) \text{ Max}, V_{GS} = 12V$)	58			Amps
$R_{DS}(\text{ON})$	Drain-Source On-State Resistance ^② ($V_{GS} = 12V, 29A$)			0.09	Ohms
I_{DSS}	Zero Gate Voltage Drain Current ($V_{DS} = 500V, V_{GS} = 0V$)			25	μA
	Zero Gate Voltage Drain Current ($V_{DS} = 400V, V_{GS} = 0V, T_C = 125^\circ\text{C}$)			250	
I_{GSS}	Gate-Source Leakage Current ($V_{GS} = \pm 30V, V_{DS} = 0V$)			±100	nA
$V_{GS}(\text{TH})$	Gate Threshold Voltage ($V_{DS} = V_{GS}, I_D = 2.5\text{mA}$)	2		4	Volts

 **CAUTION:** These Devices are Sensitive to Electrostatic Discharge. Proper Handling Procedures Should Be Followed.

DYNAMIC CHARACTERISTICS

APL502B2_L(G)

Symbol	Characteristic	Test Conditions	MIN	TYP	MAX	UNIT
C_{iss}	Input Capacitance	$V_{GS} = 0V$ $V_{DS} = 25V$ $f = 1 \text{ MHz}$		7485	9000	pF
C_{oss}	Output Capacitance			1290	1810	
C_{rss}	Reverse Transfer Capacitance			617	930	
$t_{d(on)}$	Turn-on Delay Time	$V_{GS} = 15V$ $V_{DD} = 250V$ $I_D = 29A @ 25^\circ C$ $R_G = 0.6W$		13	26	ns
t_r	Rise Time			27	54	
$t_{d(off)}$	Turn-off Delay Time			56	84	
t_f	Fall Time			16	20	

THERMAL CHARACTERISTICS

Symbol	Characteristic	MIN	TYP	MAX	UNIT
R_{qJC}	Junction to Case			.17	$^\circ C/W$
W_T	Package Weight		0.22		oz
			5.9		g

- ① Repetitive Rating: Pulse width limited by maximum junction temperature.
- ② Pulse Test: Pulse width < 380 μs , Duty Cycle < 2%
- ③ See MIL-STD-750 Method 3471
- ④ Starting $T_j = +25^\circ C$, $L = 1.78mH$, $R_G = 25W$, Peak $I_L = 58A$
- Microsemi reserves the right to change, without notice, the specifications and information contained herein.

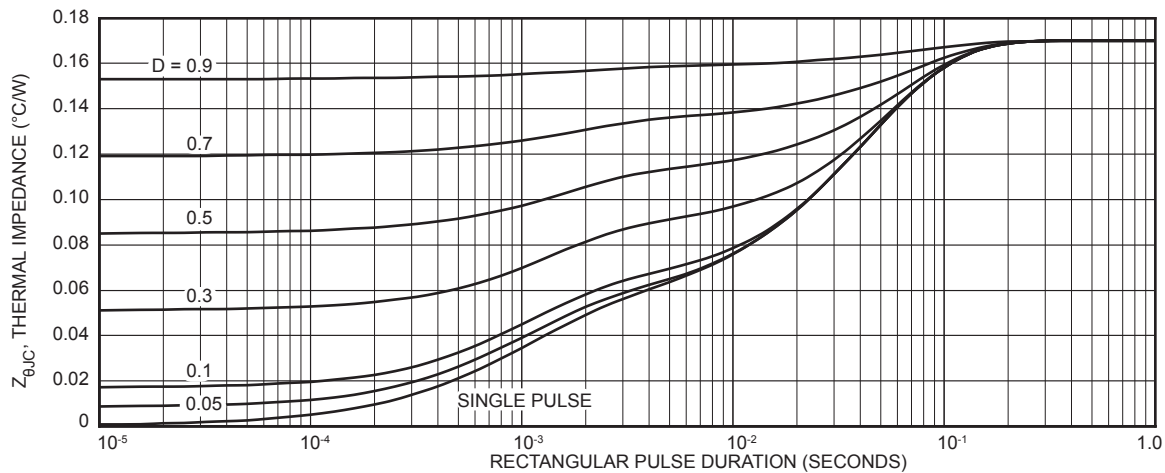


FIGURE 1, MAXIMUM EFFECTIVE TRANSIENT THERMAL IMPEDANCE, JUNCTION-TO-CASE vs PULSE DURATION

Typical Performance Curves

APL502B2_L(G)

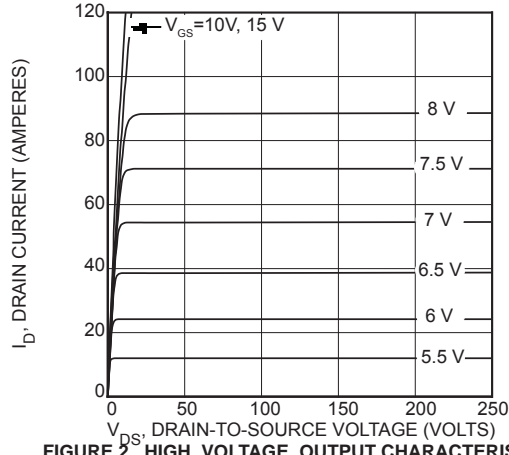


FIGURE 2, HIGH VOLTAGE OUTPUT CHARACTERISTICS

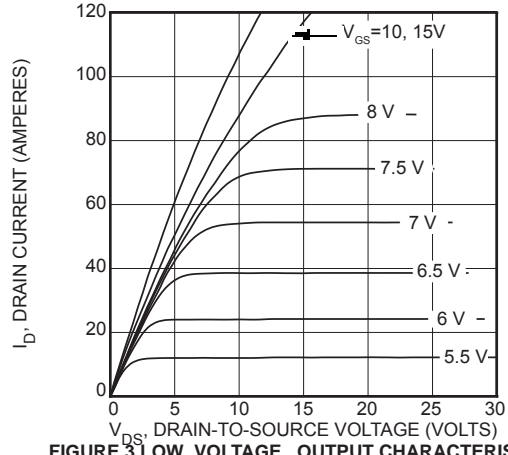


FIGURE 3, LOW VOLTAGE OUTPUT CHARACTERISTICS

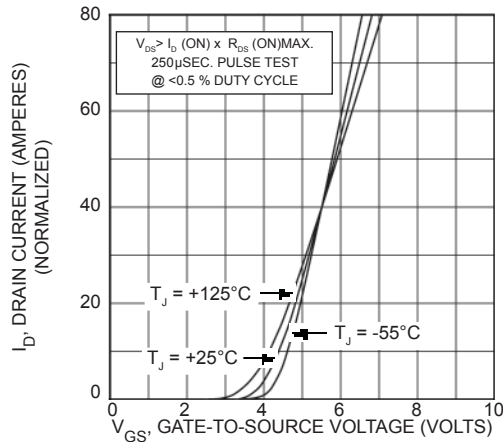


FIGURE 4, TRANSFER CHARACTERISTICS

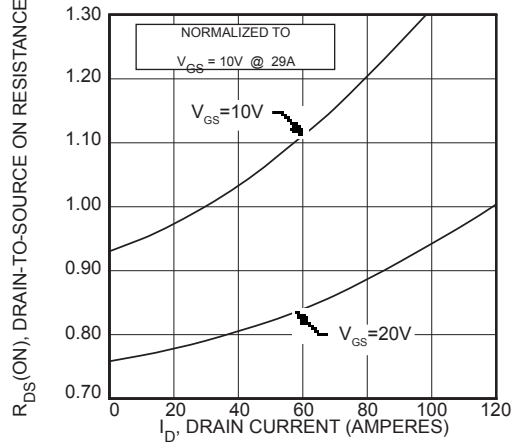


FIGURE 5, $R_{DS(ON)}$ vs DRAIN CURRENT

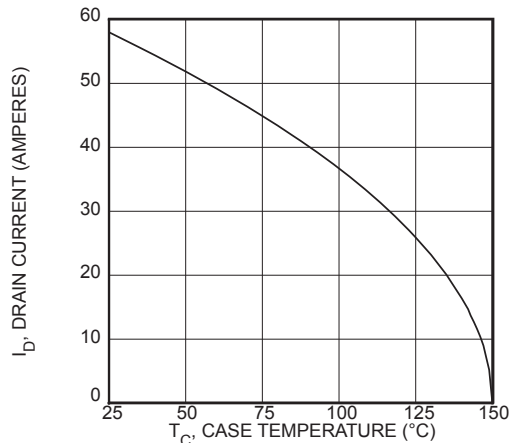


FIGURE 6, MAXIMUM DRAIN CURRENT vs CASE TEMPERATURE

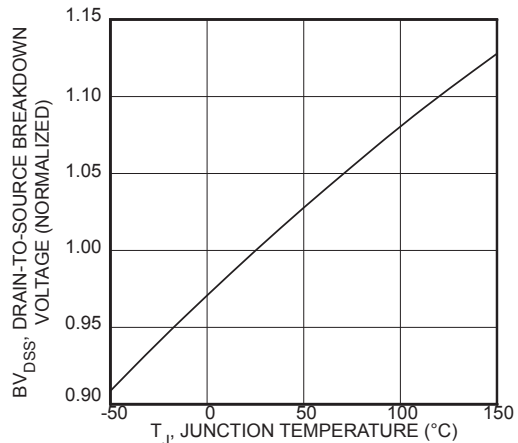


FIGURE 7, BREAKDOWN VOLTAGE vs TEMPERATURE

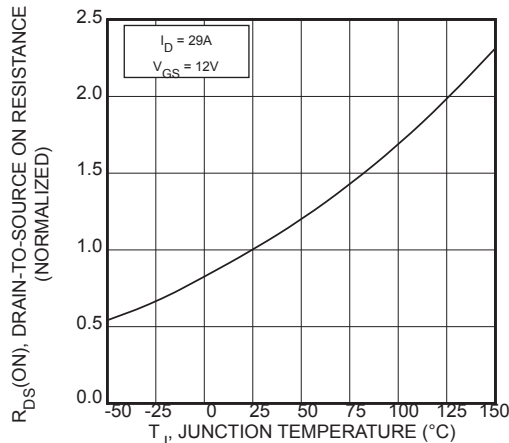


FIGURE 8, ON-RESISTANCE vs. TEMPERATURE

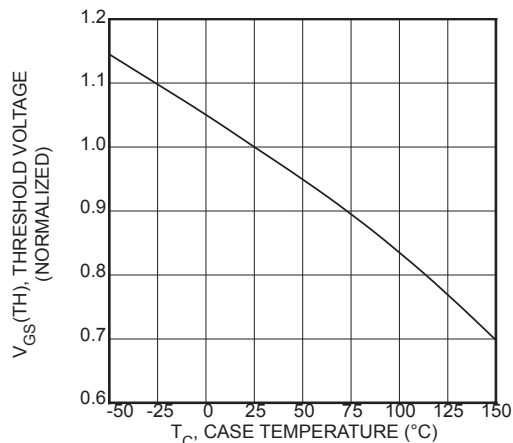


FIGURE 9, THRESHOLD VOLTAGE vs TEMPERATURE

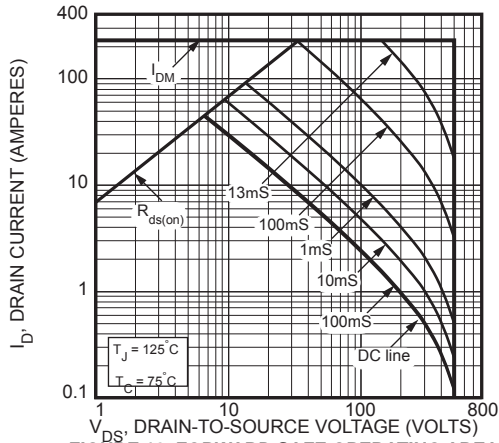


FIGURE 10, FORWARD SAFE OPERATING AREA

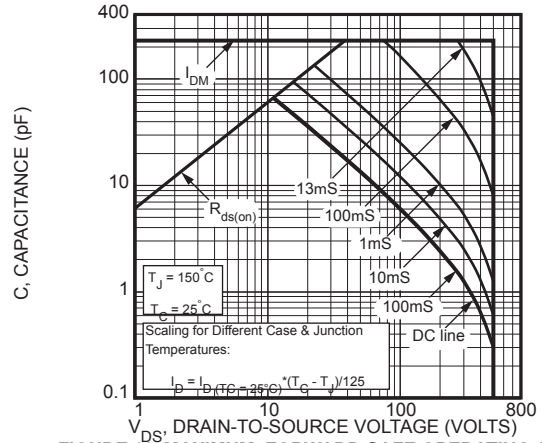


FIGURE 11, MAXIMUM FORWARD SAFE OPERATING AREA

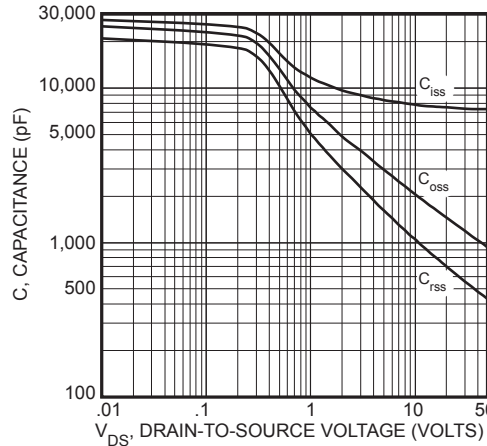
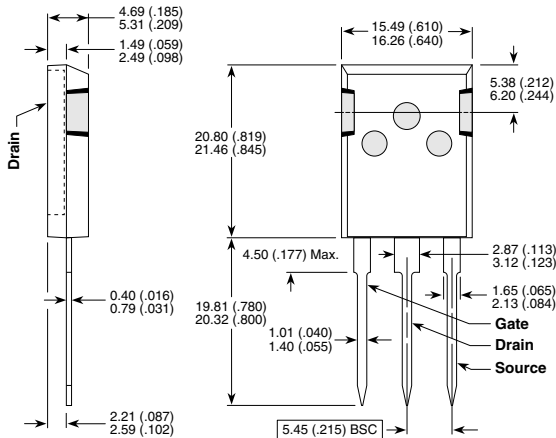


FIGURE 12, CAPACITANCE vs DRAIN-TO-SOURCE VOLTAGE

T-MAX™ (B2) Package Outline

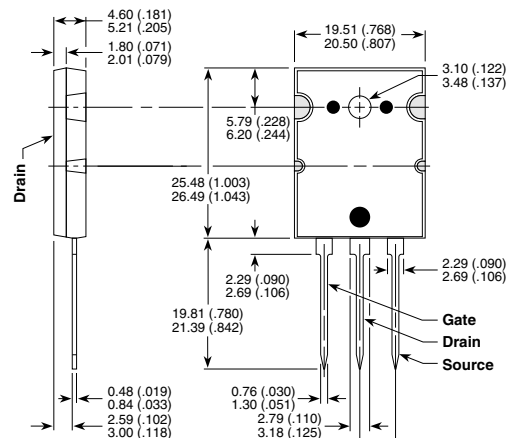
TO-264 (L) Package Outline

e1 SAC 96.5% Sn, 3.0% Ag, 0.5% Cu Plated



These dimensions are equal to the TO-247 without the mounting hole.

Dimensions in Millimeters and (Inches)



Dimensions in Millimeters and (Inches)



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331